



各 位

平成 30 年 3 月 23 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

連結子会社の持分譲渡（子会社の異動）及び合弁契約解消に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、当社の連結子会社である同和 JEM株式会社の本社持分全てを合弁相手先に譲渡し、合弁契約を解消することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合弁解消の理由

昨今の韓国半導体市場における当社の主力製品につきましては、常に最先端の技術革新が求められており、製品の高度化が進み、高額の開発費や設備投資を必要としております。このような事業環境の変化と今後を見据え、合弁先と協議を行った結果、合弁契約を解消することとなりました。

今後につきましては、韓国半導体市場における直販体制の確立により、一層の拡販に取り組んでまいります。

2. 合弁解消の内容

同和 JEM株式会社の本社持分全て（持分比率 50.8%）を合弁契約先に譲渡し、合弁契約を解消いたします。これにより、同和 JEM株式会社は当社の連結子会社より除外されます。

3. 合弁会社の概要

(1) 名称	同和 JEM株式会社
(2) 所在地	韓国ソウル特別市
(3) 代表者の氏名	徐 永錫
(4) 事業内容	韓国における半導体検査用部品(プローブカード)の製造・販売
(5) 資本金	2,500 百万ウォン (約 180 百万円)
(6) 設立年月日	平成 11 年 10 月

(7) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は 50.8%出資しております。	
	人的関係	当社の取締役等が理事及び監事に就任しております。	
	取引関係	当社製品・部品の仕入れ	
(8) 最近3年間の財政状態及び 経営成績 (単位: 百万円)	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
純資産	187	242	146
総資産	1,161	1,108	1,609
売上高	2,638	2,259	2,414
経常利益(△損失)	△110	66	△82
当期純利益(△損失)	△110	66	△82

* (5) の日本円表記は、平成 24 年 4 月 25 日公表の「特定子会社の異動に関するお知らせ」にもとづきます。

4. 持分譲渡先及び合弁解消先の概要、並びに譲渡価格

持分譲渡先及び合弁解消先の概要、並びに譲渡価格につきましては、相手方との取り決めにより、開示を控えさせていただきます。なお持分譲渡先及び合弁解消先は国外法人（非上場会社）であり、当社との間には、記載すべき人的関係・取引関係はありません。

5. 日程

取締役会決議日 平成 30 年 3 月 23 日

持分譲渡実行日 平成 30 年 4 月中（予定）

合弁解消日 平成 30 年 3 月 31 日

6. 今後の見通し

平成 30 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上